



O109【長野／佐久市】半導体パッケージ工程設計～東証プライム上場・世界屈指の電子部品メーカー～

TDK株式会社での募集です。パッケージ開発のご経験のある方は歓迎です。

#### 募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

TDK株式会社

求人ID

1472699

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

長野県

給与

500万円～1000万円

勤務時間

08:30～17:15

休日・休暇

【有給休暇】初年度21日7か月目から【休日】完全週休二日制 土日 祝日 GW 夏季休暇 年末年始

更新日

2024年05月09日 18:00

#### 応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

日常会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

高等学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

#### 募集要項

【求人No NJB2123045】

【電子部品大手◇「自動車」「ICT」「産業機器・エネルギー」の3つの成長市場で拡大／海外売上高比率91.9%のグローバルカンパニー】

～5G・自動車・ロボット・ドローンなど最先端製品に用いられる技術力／世界初フェライトコアを製品化／各種研修制度充実～

#### ■業務内容

国内協力会社での新製品のパッケージ工程立ち上げ業務に従事して頂きます。

・新製品量産化に向けた工程設計・立上げ、リスクアセスメント

・ 試作品投入及び評価

#### ■業務補足

- ・ 磁気センサー製品の前工程を長野県浅間テクノ工場にて実施。プローピング以降の後工程プロセスは国内、および中国の外注先にて実施しています。
- ・ 当該求人は、外注先と協力し後工程プロセスの工程設計エンジニアとしてご活躍いただきます。
- ・ 各外注先と協力し、日々の打ち合わせや、必要であれば出張などを用いての新製品量産化に向けた工程設計・立上げ、及び工程能力検証、リスクアセスメントに従事いただきます。
- ・ 試作品投入・評価、及びサンプル管理
- ・ 生産実績管理、工程品質、歩留まり管理、改善・・・など

---

#### スキル・資格

■必須条件： ・ 機械設計経験者 ・ 英語：メールのやり取り、簡単なコミュニケーションができるレベル ■歓迎条件： ・ 半導体パッケージ工程技術経験者

---

#### 会社説明

■受動部品・セラミックコンデンサ、インダクティブデバイス、高周波部品、圧電材料部品、回路保護部品、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ■センサ応用製品・温度センサ、圧力センサ、磁気センサ、MEMSセンサ■磁気応用製品・マグネット、高性能磁気ヘッド、HDDヘッド用サスペンション■エナジー応用製品・エナジーデバイス、電源（産業機器用、xEV向け車載用など）■その他・フラッシュメモリ応用デバイス、電波暗室、FA機器